2010年4月 April 2010

图形图像处理。

文章编号: 1000—3428(2010)07—0220—04 文献标识码: A

中图分类号: TN911.73

基于分块处理的三维非局部均值降噪算法

刘 静,陆利忠,闫 镔,陈 健

(解放军信息工程大学信息工程学院,郑州 450002)

摘 要:现有二维非局部均值降噪算法仅能抑制三维图像的层内噪声,无法利用层间信息对图像进一步降噪。针对该问题,分析印刷电路 板在锥形束 CT 系统中所成图像的自相似性,将现有二维算法扩展到三维空间,提出基于分块处理的三维非局部均值降噪算法。实验结果 表明,该算法可进一步抑制噪声,具有较高的计算效率。 关键词:工业 CT;三维图像;图像降噪;分块;非局部均值降噪

> **3D Non-local Mean Noise Reduction Algorithm Based on Partitioning Processing**

LIU Jing, LU Li-zhong, YAN Bin, CHEN Jian

(Institute of Information Engineering, PLA Information Engineering University, Zhengzhou 450002)

(Abstract) Existing 2D non-local mean noise reduction algorithm can only suppress the noise inside the slice, it can not access the noise between slices. Aiming at this problem, this paper analyzes image self-similarity which is generated by Printed Circuit Board(PCB) in Cone Beam Computed Tomography(CBCT), extends existing 2D algorithm to 3D space, and proposes 3D non-local mean noise reduction algorithm based on partitioning processing. Experimental results show that this algorithm can further restrain noise, and it has higher computational efficiency.

[Key words] Industry Computed Tomography(ICT); 3D image; image noise reduction; partitioning; non-local mean noise reduction

1 概述

工业 CT(Industry Computerized Tomography, ICT)系统作 为最佳的无损检测技术之一,能清晰、准确地显示被检物内 部清晰的断层图像,发现缺陷部位,实现无接触的无损探伤 检测^[1]。

锥形束 CT(Cone Beam Computed Tomography, CBCT)系 统属于最新一代的 ICT,能够获得被检测物体内部三维空间 各向同性的图像。由于 CT 图像噪声较大,因此图像降噪技 术一直是 CT 系统关注的热点问题。对于三维图像,仍缺乏 有效的三维图像降噪算法。

目前主流的二维图像降噪算法,仅能抑制三维图像的层 内噪声,无法利用层间信息对图像进一步降噪,造成图像的 层内层间分辨率不同,各向同性的性质遭到破坏。

印刷电路板(Printed Circuit Board, PCB)是各种电子产品 的主要部件,其性能好坏会影响电子产品的质量^[2]。ICT 的 一个重要应用领域是 PCB 质量检测。本文以使用 CBCT 进行 PCB 质量检测为背景,根据锥束 CT 图像特点,改进二维非 局部均值降噪算法,提出一种基于分块处理的三维非局部均 值降噪算法,将其进行分块处理以提高计算效率,并将该算 法应用于 CBCT 产生的 PCB 三维图像降噪中。

2 材料和算法

2.1 材料

所用图像为一块 6 层 PCB 板经 CBCT 扫描后生成的三 维图像,图像沿 X 轴方向进行切片,共有 50 张切片,每 幅切片图像大小为 200×200。三维图像 26 连通示意图如图 1 所示。



图 1 三维图像 26 连通示意图

2.2 非局部均值降噪算法

针对图像降噪,已提出多种算法,如高斯滤波、各向异 性滤波、TV(Total Variation)模型等。大多数的降噪算法是基 于以下 2 个假设提出的:

(1)图像中包含的噪声为白噪声,由于噪声中包含高频成 分,因此会造成含噪图像振荡或不平滑。

(2)原始图像为平滑或分段平滑^[3]。这种假设造成基于上述算法降噪后的图像变得模糊。

2.2.1 二维非局部均值降噪算法

非局部均值算法假设图像存在一定的自相似性,如图 2 所示。

基金项目:河南省基础与前沿技术研究计划基金资助项目(07230045 0240)

作者简介:刘 静(1984-),男,硕士研究生,主研方向:三维图像 处理;陆利忠,教授;闫 镔,讲师、博士;陈 健,博士研究生 **收稿日期:** 2009-09-23 **E-mail:** tobelj@126.com



图 2 图像的自相似性

其中,包含3个像素 p,q1和q2以及它们各自的邻域, 可以看出,像素点 p和q1的邻域较为相似,而p和q2的邻 域不相似。自相似的假设可以用于对图像降噪,对具有相似 邻域的像素点进行加权平均是非局部均值算法的基本思想。

在非局部均值算法中,降噪后图像中像素点的灰度值由 下式计算:

 $NL(V)(p) = \sum_{w} w(p,q)V(q)$ (1)

其中, V 为含噪声的图像; NL(V)为降噪后的图像, 权重因子 w(p, q)满足: $0 \le w(p,q) \le 1$ 且 $\sum w(p,q) = 1$, 每个像素点的

灰度值是图像中全部像素点的加权平均。这些权重因子由像 素点 p和 q的邻域相似度决定。为了定量衡量 2 个邻域的相 似度,定义 N 为以像素点 i 为中心的方形邻域,邻域半径表 示为 Rsim, 2 个邻域的相似度^[4]可表示如下:

$$d(p,q) = \left\| V(N_p) - V(N_q) \right\|_{2-F}^{2}$$
(2)

其中, F为邻域滤波器, 当 Rsim=4 时的邻域滤波器示意图如 图 3 所示。

$$F = \frac{1}{Rsim} \sum_{i=m}^{Rsim} 1/(2 \times i + 1)^2$$
(3)

其中, *m* 为当前点到滤波器中心点的距离, 离中心点越近的 像素, 该滤波器权值越大, 越到邻域边缘, 权值越小。该滤 波器的权重为

$$w(p,q) = \frac{1}{Z(p)} e^{-d(p,q)/\hbar^2}$$
(4)

其中, Z(p)为归一化常数, 定义为 $Z(p) = \sum_{q} e^{-d(p,q)/h^2}$, h 为权

重衰减控制参数。



图 3 邻域滤波器示意图

2.2.2 三维非局部均值降噪算法

将二维非局部均值降噪算法如图 4 进行三维扩展,并将 相似邻域的搜索范围限制在一定范围内^[5]减少计算量,算法 的符号说明如下: $u: \Omega^3 \to R$ 表示原图像;

 $u(x_i)$ 表示体素点 x_i 的灰度值;

 V_i 表示中心点位于 x_i 处的立方体,定义了相似邻域的搜索范围, $|V_i| = (2M + 1)^3$, $M \in N$;

 N_i 表示体素点 x_i 的邻域,大小为 $|N_i| = (2d+1)^3$, $d \in N$ 表示邻域半径;

 $u(N_i) = (u^{(1)}(N_i), u^{(2)}(N_i), \dots, u^{(|N_i|)}(N_i))^T$ 表示邻域 N_i 内体素点的灰度值向量;

 $NL(u)(x_i)$ 为体素点 x_i 经滤波后的灰度值;

w(*x_i*, *x_j*) 为对体素点 *x_i* 灰度值进行调整时,体素点 *x_j* 灰度值的权值:

$$NL(\boldsymbol{u})(x_i) = \sum_{x \in O^3} w(x_i, x_j) \boldsymbol{u}(x_j)$$
(5)

对于搜索范围 V_i 内的每一个体素 x_j,通过计算它与中心 点 x_i 邻域的距离来衡量 2 个体素点的相似程度,并根据相似 度赋予相应的权值。

$$v(x_i, x_j) = \frac{1}{Z_i} e^{-\left\| u(N_i) - u(N_j) \right\|^2 / \hbar^2}$$
(6)

其中, Z_i 也是归一化因子;为保证 $\sum_j w(x_i, x_j) = 1$, h 为衰减 控制因子。



从以上 2 种算法可以看出,三维非局部均值降噪算法计 算量很大,对于 N^3 大小的三维图像,计算复杂度在 $O((N(2M+1)(2d+1))^3)$ 的量级。如,对于一幅实际的 PCB 图 像,大小为 200×200×32,选择 d=1, M=3,在 CPU 为 P43.0 的机器上进行三维降噪,计算时间接近 3 h,这大大降低了该 算法的实际应用。因此,对该算法进行优化,得出分块处理 的三维降噪算法。

2.2.3 基于分块处理的三维非局部均值降噪算法

本文算法符号说明如下:

 B_i 表示中心位于 x_i 处的立方块,且立方块中包含的体素 个数 $|B_i| = (2\alpha + 1)^3$;

 $u(B_i)$ 表示立方块 B_i 中包含的体素的灰度值向量;

NL(*u*)(*B_i*) 表示滤波后立方块 *B_i* 中包含的体素的灰度值 向量;

w(*B_i*, *B_j*) 表示对立方块 *B_i* 灰度值进行调整时, 立方块 *B_i* 灰度值的权值。

该算法共分为3步:

(1)将三维图像切分为相交的立方块。

将三维体数据 Ω^3 切分为相交的立方块 B_i , 每块大小为 (2 α +1)³, $\Omega^3 = \bigcap_k B_{ik}$, 且相邻立方块之间的交集不为 \emptyset , 如 图 5 所示, 这些立方块以 x_i 为中心, 组成了 Ω^3 的一个子集。 x_{i1} 均匀地分布在点 $i_{k} = (k_{1}n, k_{2}n, k_{3}n), (k_{1}, k_{2}, k_{3} \in N^{3})$ 处, n 表示 2 个 B_{ik} 中心的距离。为确保去噪后图像的全局连续性,须满足: $2\alpha > n$ 。



图 5 本文算法示意图

(2)以立方块为最小单位进行三维非局部均值算法。 B_j 对每个立方块,按照以下公式进行灰度值调整。 $NL(u)(B_{ik}) = \sum_{B \in V} w(B_{i_k}, B_j)u(B_j)$ (7)

其中, $w(B_{ik}, B_j) = \frac{1}{Z_{ik}} e^{-\|u(B_k) - u(B_j)\|^2 / h^2}$; Z_{ik} 为归一**W**常级k, 姆j

化后可以保证 $\sum_{B_j \in V_{ik}} w(B_{ik}, B_j) = 1$ 。

(3)调整相交立方块内的体素灰度值。

如果一个体素同时属于多个立方块,则进行滤波后,得 到多个对该体素灰度值的估计,如图 6 所示,其中, $\alpha = 1, n = 2, |A_i| = 3$ 。不同的估计值将存储在向量 A_i 中,最终 体素 x_i 的灰度值定义为

$$NL(\boldsymbol{u})(\boldsymbol{B}_{ik}) = \frac{1}{|\boldsymbol{A}_i|} \sum_{p \in \boldsymbol{A}_i} \boldsymbol{A}_i(p)$$
(8)



图 6 本文算法中重叠体素示意图

通过分块处理,滤波算法的运算量大幅降低,对于一幅 大小为 N 的三维图像,计算复杂度变为 O((2α+1)³(2M+1)³ ((N-n)/n)³),如 2.2.2 节的实例, n=2,计算复杂度变为原 来的 1/8。

2.3 结果

本文所用图像为一块6层 PCB 板经 CBCT 扫描后生成的 三维图像,如图7所示,其中,图7(a)~图7(d)为随机抽取的 该三维图像的4幅连续切片,可以看出,图像噪声较大,PCB 板上要素基本淹没在噪声中。在Windows XP环境下基于 Matlab 2007(b)软件,分别使用二维算法、三维算法以及本文 算法对三维图像进行处理,结果分别如图 8~图 10 所示。







(b)PCB 切片 2

(a)PCB 切片 1





(c)PCB 切片 3

图 10 基于分块处理的三维非局部均值降噪算法

对三维图像进行三维非局部均值降噪和基于分块处理的 三维非局部均值降噪,结果如表1所示,当 *n*=2 时,后者的 计算量相对较少。

表1	2	种	算法	处理	肘	间	比较	
----	---	---	----	----	---	---	----	--

图像大小	三维非局部均值 算法 T1/s	本文算法 T2/s	<i>T</i> 1/ <i>T</i> 2
200×200×70	17 227.852 495	2 369.602 244	7.3
200×200×32	7 599.377 742	1 015.368 466	7.5

为测试本文算法的降噪性能,将一幅 111×111×31 大小的 三维图像,分别加入噪声强度 σ^2 为 3%,9%,15%的高斯白噪 声,并将噪声图像分别经本文算法进行处理,峰值信噪比 (PSNR)如表 2 所示。

表 2 2 1	钟算法的峰值 信	噪比比较	dB	
管法	噪声强度			
714	3%	9%	15%	
本文算法	28.405 9	27.812 7	27.248 2	
三维非局部均值降噪算法	28.104 7	24.073 6	21.972 1	

3 讨论

目前,国内集成电路产量快速增长,对 PCB 加工企业在 生产效率和产品质量提出更高要求,ICT 正成为 PCB 质量检 测领域的新技术^[6]。在 CT 系统中,X 射线束流或被测到的 X 光子数会引入量子噪声,系统内在物理限制会引入电子噪声 和散射噪声,图像重建和校正会引入高频信息,造成重建后 的图像噪声较大。

对于 PCB 图像,由于 PCB 板中焊锡与焊盘间的 CT 值差 异不明显,因此造成图像的局部对比度较低。PCB 表面有大 量焊锡,图像中会存在较大散射噪声。随着工艺的发展,PCB 走线越来越密,导线越来越细,在图像中所占像素点越来越 少,这些特点都会造成 CT 图像质量进一步变差,给图像处 理带来很大困难。

关于 PCB 质量检测, PCB 图像中导线是否断裂、焊点是

否存在漏焊是系统最关心的问题。在实际中,噪声的大量存 在使得焊盘、导线信息大量缺失(如图 7 中圆圈标出部分)。 对三维图像的切片图进行二维非局部均值降噪处理后,三维 图像的层内噪声得到有效抑制,但仍存在层间噪声,使得图 像的信息还原不全(如图 8 所示),很容易造成系统误判。

基于分块处理的三维非局部均值算法中包含 4 个参数, 第 1 个是 h,权重衰减因子,决定权值随指数曲线下降的快 慢程度,如果 h设置太小,则噪声就去除不干净,如果 h设 置太大,图像就会变得模糊。第 2 个参数 f 用于衡量 2 个立 方块相似度的邻域半径,如果 f 过大,则与当前立方块相似 的立方块几乎找不到,但如果 f 过小,则会得到太多相似立 方块。第 3 个参数为 α ,表示相似立方块搜索窗口的半径, 窗口的中心点为当前立方块的中心体素, α 不宜太大,否则 会导致计算量过大,且性能提升不高。第 4 个参数为相邻立 方块的中心距离 n,应满足 $2\alpha > n$ 。

对三维图像分别进行三维非局部均值降噪算法与本文算 法处理,结果如图 9、图 10 所示。可见,三维图像中的噪声 去除效果较好,图 8 圈内所示的缺失部分得到了有效恢复。 性能的提升可以归结为层间信息的引入,如图 7(c)圆圈内的 焊盘,由于噪声影响,信息损失较为严重,但上下 2 层相应 位置图像信息保存较好,因此在降噪的过程中应充分利用。 从图 9、图 10 及表 1 可以看出,分块处理算法在处理结果上 与普通三维算法较为接近,而时间缩短较多,这对于数据量 大的三维图像来说非常重要。另一方面,非局部均值降噪算 法总体耗时较长,主要原因在于相似邻域的匹配过程,因此, 如何借助邻域的统计特征对邻域进行预筛选是下一步工作的 重点。

4 结束语

本文根据 CBCT 系统生成的三维图像的特点,提出一种 基于分块的三维非局部均值降噪算法。该算法有效地抑制了 CBCT 图像中的噪声,同时对图像的清晰度影响不大。三维 非局部均值降噪算法计算复杂度较高,而基于分块处理的三 维非局部均值降噪算法可以减少运算时间,因此,如何借助 邻域的统计特征对邻域进行预筛选是下一步工作的重点。

参考文献

- [1] 安洪振. 用于工业 CT 图像三维重建的边缘信息提取算法研究[J]. 核电子学与探测技术, 2007, 27(5): 876-879.
- [2] 张 玙. PCB 缺陷自动检测系统的研究与设计[D]. 北京:北京 交通大学, 2008.
- [3] Buades A, Coll B, Morel J. On Image Denoising Methods[R]. [S. l.]: Content Management License Administrator, Technical Report: 2004-15, 2004.
- [4] Gilboa G, Osher S. Non-local Linear Image Regularization and Supervised Segmentation[J]. Multiscale Modeling and Simulation, 2007, 6(2): 595-630.
- [5] 石澄贤. Min/Max 曲率流实现图像去噪声和增强分析[J]. 计算机 工程与应用, 2004, 40(5): 10-13.
- [6] Heish J. 计算机断层成像技术原理、设计、伪像和进展[M]. 张朝宗,译. 北京:科学出版社, 2006.

编辑 陆燕菲